PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-217589

(43) Date of publication of application: 10.08.2001

(51)Int.CI.

B32B 7/02 B32B 15/08 B32B 17/10 9/00

(21)Application number: 2000-026317

(71)Applicant: MITSUI CHEMICALS INC

(22)Date of filing:

03.02.2000

(72)Inventor: FUKUDA SHIN

SAIGO HIROAKI

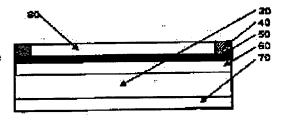
YAMAZAKI FUMIHARU **OKAMURA TOMOYUKI** KOIKE KATSUHIKO

(54) LAMINATED BODY AND ELECTROMAGNETIC WAVE SHIELD USING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily provide an electromagnetic wave shielding laminated body where a metal pattern of high permeability is formed, and to provide an excellent electromagnetic wave shielding body suitable for a plasma display using it.

SOLUTION: A porous copper foil is laminated on a transparent polymer film. The copper foil is wet-etched to form, for example, a lattice pattern, thus providing a laminated body with a translucent part formed. Further, the laminated body, a transparent support body, a reflectionpreventive film, and the like are coupled to provide an electromagnetic wave shield.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

'Searching PAJ Page 2 of 2

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發号 特開2001-217589 (P2001-217589A)

(43)公開日 平成13年8月10日(2001.8.10)

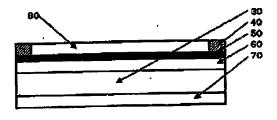
(51) Int.CL'	·	織別記号	FI	ラーマコード(参考)	
H05K	9/00		H05K 9/00	V 4F100	
B32B	7/02		B32B 7/02	5 E 3 2 1	
	15/08		15/08	E 5G435	
	17/10		17/10		
GOSF	9/00	309	G09F 9/00 309A		
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		審查請求 未請求	ன家項の数7 OL (全8 頁)	
(21)出顧番号		特職2000-26317(P2000-26317)	(7.27)	5人 00005887 三升化学株式会社	
(22)出版日		平成12年2月3日(2000.2.3)	東京都千代田区度が関三丁目2番5号		
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(72)発明者 福田 伸 千葉県袖ヶ浦市長湾580番地32 三弁化学 株式会社内		
			(72) 発明者 西輝宏 千葉県 株式会	袖ヶ浦市長浦580番地32 三井化学	
			(1-1) a 1 - 1	▼ 文明 神ヶ浦町長稿580番地32 三并化学 社内	
				最終質に統	

(54) 【発明の名称】 積層体およびそれを用いた電磁波シールド

(57)【要約】

【課題】高透過率の金属バターンを形成した電磁液シー ルド用積層体を容易に得ることができ、さらに、それを 用いて、プラズマディスプレイに好適に使用できる優れ た電磁波シールド体を得ることができる。

【解決手段】透明高分子フィルム上に、多孔性の銅箔を ラミネートする。その銅箔をウエット法でエッチングし て、例えば格子状のパターンを形成して、光透過部分を 形成した論層体を提供する。さらに、その論層体と透明 支持体、反射防止フィルム等を組み合わせた電磁波シー ルドを作製する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明高分子フィルムの主面に、多孔性の 厚さ3~3()μμの銅箔からなる金属層を透明な接着材 でラミネートした後に、該金属圏をエッチングしビッチ が10~250μmのパターンを形成することにより関 口率を60%以上95%以下にし、また、該金属層の実 質的なシート抵抗を0.005章/口以上、0.5章/ 口以下にした積層体。

【請求項2】 金属層の孔径が0.5~5μmであり、 かつ ポロシティーが(). () 1~2()%の範囲にあるこ 10 とを特徴とする請求項1に記載の補層体。

【請求項3】 金属層のいずれか一方の主面もしくは両 方の主面の光線反射率が1%以上、50%以下である請 求項1または2に記載の積層体。

【請求項4】 透明高分子フィルムの銅箔がラミネート されていない主面に、反射防止処理がなされている請求 項1乃至3のいずれかに記載の積層体。

【請求項5】 請求項1乃至4のいずれかに記載の積層 体の銅箔がラミネートされていない面にガラスもしくは 高分子の透明支持体が貼り合わされ、当該積層体の銅箔 20 がラミネートされた面に反射防止フィルムが粘着付また は接着剤により貼り合わされ、かつ、当該積層体が貼り 台わされていない当該透明支持体のもう一方の主面に反 射防止処理もしくは防眩処理が施されている電磁波シー

【請求項6】 請求項1乃至4のいずれかに記載の論層 体の銅箔がラミネートされている面にてガラスもしくは 高分子の透明支持体が貼り合わされ、かつ、当該積層体 が貼り合わされていない当該透明支持体のもう一方の主 面に反射防止処理もしくは防眩処理が施されている電腦 30 波シールド。

【請求項7】 金属層に電気的に接続された電極が補層 体の風縁部に設けられている請求項5または6のいずれ かに記載の、プラズマディスプレイに好適に用いられる 電磁波シールド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ディスプレイ用電 磁波シールドに関するものであり、さらに詳しくはプラ ズマディスプレイパネル用に好適に用いられる電磁波シ 40 ールドに関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、社会が高度化するに従って、光エ レクトロニクス関連部品、機器は著しく進歩している。 その中でも、画像を表示するディスプレイは、マルチメ ディアにおける最も重要なマンマシンインターフェイス としても、従来のテレビジョン受像器に加えて、コンピ ューターモニター装置用等としてめざましく普及しつつ ある。その中でも、ディスプレイの大型化及び薄型化に 対する市場要求は高まる一方である。最近、大型かつ薄 50 【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の間

型化を実現することが可能であるディスプレイとしてブ ラズマディスプレイパネル (PDP) が注目されてい る。しかし、プラズマディスプレイパネルは、原理上、 強度の電磁波を装置外に放出することが知られている。 電磁波は、各種計器に障害を及ぼすととが知られてお り、最近では、電磁波が人体にも障害を及ぼす可能性も あるとの報告もされている。このため、電磁波放出に関 しては、法的に規制される方向になっている。例えば、 現在日本では、電気用品取締法を始め、VCCI(Vo luntary ControlCouncil fo r Interference by data pr ocessing equipment electr onic officemachine)による規制が あり、米国では、FCC(Federal Commu nication Commission)による製品 規制がある。

【0003】また、プラズマディスプレイパネルは、飲 電ガスにヘリウムとキセノンの混合ガスを用いているた め、波長800~1000mmの近赤外線を放出する。 この近赤外線は、コードレス電話や赤外線方式のリモー トコントローラー等の誤動作を引き起こす恐れがあるこ とが指摘されている。上記、電磁波及び近赤外線放出を 抑えるために、最近、電磁波及び近赤外線遮断用電磁波 シールドに対する要請が高まっている。この電磁波シー ルドは、シールド面全面に渡って導電性があり、しかも 透明性に優れている必要がある。これらの要求を満た し、実用化された電磁波シールドとしては、透明導電性 薄膜を基体全面に配置せしめたものである。しかしなが ら、電磁波シールド能としては、例えば、60dB以上 の能力を得ようとすると透明導電層自体の透過率が減少 してしまうという問題があった。

【()()()4] そとで、上記問題を解決するために、金属 の微能をメッシュ状に編んだものをフィルムや、ガラ ス。高分子基板に挟んだ物を用いる方法が提案された。 しかしながら、金属の繊維の編み物はよじれ等が発生し やすく、プラズマディスプレイパネルと合わせるとモア レバターンの発生等の外額上問題が多かった。そこでさ ちに、金属箔を透明な高分子フィルムと接着剤を用いて 貼り合わせ、次にエッチングにより金属箔に網の目状の パターンを形成する方法も考えられたが、金属部分は実 臂的に不透明になるので透過率をどうしてもあげること が難しいという問題があった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】 本発明の課題は、電磁 波シールド能に優れた透過率の高い積層体を提供するす るととにあり、また、それを用いたプラズマディスプレ イに好適に使用できる電磁波シールド体を提供すること にある。

[0006]

3 題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、本発明を完 成させるに至った。すなわち、本発明は、

(1) 透明高分子フィルムの主面に、多孔性の厚さ3 ~30μmの銅箔からなる金属圏を透明な接着材でラミ ネートした後に、該金属層をエッチングしピッチが10 ~250 µmのバターンを形成することにより開口率を 6 () %以上95%以下にし、また、該金属層の実質的な シート抵抗を0、0050/口以上、0、50/口以下 にした積層体。

【0007】(2) 金属層の孔径が0.5~5µmで 10 あり、かつ、ポロシティーが0.01~20%の範囲に あることを特徴とする請求項1に記載の積層体。

(3) 金属層のいずれか一方の主面もしくは両方の主 面の光線反射率が1%以上、50%以下である(1)ま たは(2)に記載の積層体。

【0008】(4) 透明高分子フィルムの銅箔がラミ ネートされていない主面に、反射防止処理がなされてい る(1)乃至(3)のいずれかに記載の綺層体。

(5) (1)乃至(4)のいずれかに記載の積層体の 銅箔がラミネートされていない面にガラスもしくは高分 20 子の透明支持体が貼り合わされ、当該積層体の銅箔がラ ミネートされた面に反射防止フィルムが粘着材または接 着剤により貼り合わされ、かつ、当該積層体が貼り合わ されていない当該透明支持体のもう一方の主面に反射防 止処理もしくは防眩処理が施されている電磁波シール ۴.

(1)乃至(4)のいずれかに記 [0009](6) 戯の積層体の銅箔がラミネートされている面にてガラス もしくは高分子の透明支持体に貼り合わされ、かつ、当 **該積層体が貼り合わされていない当該適明支持体のもう 30** 一方の主面に反射防止処理もしくは防眩処理が縮されて いる電磁波シールド。

(7) 金属層に電気的に接続された電極が積層体の周 縁部に設けられている(5)または(6)のいずれかに 記載の、プラズマディスプレイに好適に用いられる電磁 波シールド。

[0010]

【発明の実施の形態】本発明に用いることができる透明 高分子フィルムは適度な耐熱性と透明性を有しているこ とが好ましく、耐熱性についてはガラス転位温度が少な くとも40℃以上、透明性に関しては550nmの光の 透過率が少なくとも80%以上であることが好ましい。 透明高分子フィルムを具体的に例示すると、ポリスルフ ォン(PSF)、ポリエーテルスルフォン(PES)、 ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリメチレン メタクリレート (PMMA)、ポリカーボネート (P C) ポリエーテルエーテルケトン(PEEK) ポリ プロビレン (PP)、トリアセチルセルロース(TA C)等が挙げられる。中でもポリエテレンテレフタレー ト(PET)が適明性、価格および耐熱性の観点からバー50 れたものであれば、ま1mmの弯極を1mm間隔で並べ

【①①11】本発明で言う遠明とは、実質的な可視光領 域における光線遠過率の低下が10%以下であるという 意味である。上記透明高分子フィルムの主面にラミネー トされた多孔質の銅箔は、圧延銅、電解銅とも使い得る が、金属層は多孔性のものが好ましく用いられ、その孔 径は、0.5~5 μ m が好ましく、さらに、好ましく は、0.5~3μmであり、さらに、好ましくは、0. 5~1 mmである。孔径がこれ以上大きくなるとパター ニングの騒響になる恐れがあり、また。これよりも小さ な値になると光線透過率の向上が期待しにくい。なお、 銅箔のポロシティーとしては、0.01~20%の範囲 が好ましく、さらに好ましくは(). ()2~5%である。 本発明で言うポロシティーとは、体積をRとして、孔容

ランスが取れており、特に好適に用いられる。

箱をPとしたときに、P/Rで定義される値である。例 えば、体積()、1ccに対応する銅箔の孔容積を、水銀 ボロシメーターで測定したところり、001ccであっ たとすると、ポロシティーは1%と言うことができる。 用いられる銅箔は、各種表面処理をされていてもかまわ ない。具体的に例示すれば、クロメート処理、組面化処 **塑、酸洗、ジンク・クロメート処理等である。**

【0012】 透明高分子フィルムの主面にラミネートさ れる銅箔の厚さは、3μm~30μmが好ましく。より 好ましくは5~20μm。 さらにより好ましくは7~1 Oμmである。この厚さより厚いとエッチングに時間を 要するという問題があり、また、この厚さよりも薄いと 電磁波シールド能に劣るという問題が発生する。

【0013】光透過部分の開口率は60%以上、95% 以下が好ましく、より好ましくは6.5%以上、9.0%以 下、さらにより好ましくは70%以上、85%以下であ る。開口部の形状は、特に限定されるものではないが、 正三角形、正四角形、正六角形、円形、長方形、菱形、 等に形がそろっており、面内に均一に並んでいることが 好ましい。光透過部分の開口部の代表的な大きさは一辺 もしくは直径が5~2(1)μmの範囲であることが好き しい。さらに好ましくは10~150µmである。この 値が大きすぎると電磁波シールド能が低下し、また、小 さすぎるとディスプレイの画像に好ましくない影響を与 える、また、開口部を形成しない部分の金属層の幅は5 ~50 u mが好ましい。すなわちピッチが10~250 μmであることが好ましい。この幅よりも細いと加工が 極めて困難になる一方、この幅よりも太いと画像に好き しくない影響を与える。

【①①14】光透過部分を有する金属層の実質的なシー ト抵抗とは、上記パターンよりも5倍以上大きな電極を 用いて、上記パターンの繰り返し単位よりも5倍以上の 電極間隔をもつ4幾子法より測定したシート抵抗をい う。例えば、開口部の形状が一辺100 u mの正方形で 金属層の幅が20μmをもって規則的に正方形が並べる

て測定することができる。あるいは、バターンを形成し たフィルムを短冊状に加工し、その、長手方向の両端に 電極を設けて、その、抵抗を計り(R)、長手方向の長 さa、短手方向の長さりとすると、実質的なシート抵抗 =R×b/aで求めることができる。この様に測定され た値は、0.0050/ロ以上、0.50/ロ以下が好 ましく、より好ましくは0.01Ω以上、0.3Ω/□ 以下である。この値よりも小さな値を得ようとすると膜 が厚くなりすぎ、かつ、開口部が充分取れなくなり、一 方。これ以上大きな値にすると充分な電磁波シールド能 10 を得ることができなくなる。

5

【0015】銅箔を高分子フィルムにラミネートする方 法としては、透明な接着付を用いる。接着剤の種類とし ては、アクリル系、エポキシ系、ウレタン系、シリコー ン系、ポリエステル系等があるが、特に接着剤の種類に 服定はないが、2液系および熱硬化タイプが好適に使用 される。なお、耐薬品性の優れた接着剤であることが好 ましい。高分子フィルムに接着材を塗布した後、銅箔と 貼り合せることもできるし、銅箔に接着材を貼り合せて

【①①16】光透過部分を形成する方法としては、印刷 法やフォトレジスト法を用いることができる。印刷法で はマスク層を印刷レジスト材料を用いてスクリーン印刷 法でパターンを形成する方法が一般的である。フォトレ ジスト材料を用いる方法では、ロールコーティング法、 スピンコーティング法、全面印刷法、転写法などで、金 **層箱上にフォトレジスト村斜をベタ形成し、フォトマス** クを用いて露光現像してレジストのバターニングを行 う。レジストのバターンニングを完成させた後、開口部 とする金属部分を湿式エッチングで除去することで、所 30 率R2、関口率ゆから、簡易的にR1-R2×(2-望の開口形状と開口率の、光透過部分を有する金属層を 得ることができる。

【①①17】さらに、本発明では金属層の一方の面もし くは両面に光線反射率が1%以上、50%以下の層を形 成することが好ましい。更に好ましくは1%以上、20 %以下である。これは、実際に透光性の電磁波シールド として用いる場合に、光の反射が視認性を阻害するから である。ここで言う反射率は一般的には400mmから 600nmの平均的な反射率であるが、特に反射率の波 長依存性がなければ、波長550mmの光の反射率で代 40 表してもかまわない。

【0018】上記の光線反射率が1%以上、50%以下 の層としては、銅の酸化物、コバルトの酸化物、クロム の酸化物、モリブデンの酸化物、チタンの酸化物、ニッ ケル系合金の酸化物、錫の酸化物、亜鉛の酸化物、イン ジウムの酸化物。ゲルマニウムの酸化物等を挙げること ができる。実際には金属と酸化物が混合されていれば良 く、完全に酸化物になっている必要はなく、むしろ金属 が混合されている方が好ましい場合もある。上記反射率 が1%~50%を得るための層の厚さは、特に厚い必要 50 ことができる。

はなく、実質的には5 nm以上、100 nm以下が適当 な範囲である。これ以上薄いと反射率を充分下げること ができず、これ以上の厚みは反射率をさらに下げる効果 がないばかりか、材料の無駄であり、さらに、エッチン グの時に障害になる恐れもある。

【0019】光線反射率が1%以上、50%以下の層は 真空プロセスで形成することが好ましい。当該真空プロ セスとは、真空蒸音法、イオンプレーティング法。スパ ッタリング法。プラズマCVD法の総称であるが、とく に、スパッタリング法が好ましく用いられる。スパッタ リング法で金属の酸化物と金属の混合層を得るには、未 酸化のターゲットをアルゴンと酸素の混合ガス中でスパ ッタする方法や、アルゴンと水蒸気の混合ガス中でスパ ッタする方法。アルゴンと亜酸化窒素の混合ガス中でス パッタする方法がある。この場合真空の残留ガスとして 残っている水蒸気を利用して良い。あるいは、酸化物タ ーゲットをアルゴンガス中でスパッタする方法もある。 酸化物ターゲットを用いる場合には、水素や水蒸気を適 宜アルゴンと混合せしめることが有効である。

20 【0020】銅箔上や高分子フィルム上に反射率が1% ~5.0%の層を形成するその他の方法は、例えば、クロ ームメッキをする方法、亜鉛クロメート処理をする方法 等がある。

【①021】なお、かくして形成した反射率が1~50 %の層の反射率は、エッチングをする前に通常の分光光 度計を用いて評価することができる。この場合は正反射 で評価するよりも、積分球を用いた方が好ましい。エッ チングを行いパターンを作ったあとであれば、パターン を作った後の反射率R 1. パターンを除去した後の反射 む) /2なる式で評価ができる。

【0022】また、反射率が1%~50%の層の組成 は、ラザフォードバックスキャッタリング法(RB S)、オージェ電子分光法(AES)、X線光電子分光 法(XPS)と言った、一般的な薄膜の分析方法で分析 することが可能である。これらの方法により、この層の 酸化物と金属の混合比を測定することができる。

【()()23】上記滑層体の金属箔がラミネートされてい ない面に、反射防止処理を行うことは本発明の好ましい。 実施形態の1つでもある。反射防止処理とは、高分子フ ィルム上に反射防止層を形成することであり、反射防止 層が形成されている面の可視光線反射率が0.1%以 上 2%以下 好ましくはり 1%以上、1.5%以 下 より好ましくは(). 1%以上、(). 5%以下の性能 を有することが望ましい。反射防止膜が形成されている 面の可視光線反射率は、反対面(反射防止膜が形成され ていない面)をサンドペーパーで荒らし、黒色塗装等に より、反対面の反射をなくして、反射防止膜が形成され ている面のみで起こる反射光を測定することにより知る

【0024】反射防止層としては、具体的には、可観光 域において屈折率が1.5以下、好適には、1.4以下 と低い、フッ素系透明高分子樹脂やフッ化マグネシウ ム」シリコン系樹脂や酸化珪素の薄膜等を、例えば1/ 4.被長の光学膜厚で単層形成したもの、屈折率の異な る。金属酸化物。フッ化物。ケイ化物。ホウ化物。炭化 物、窒化物、硫化物等の無機化合物又はシリコン系樹脂 やアクリル樹脂。フッ素系樹脂等の有機化合物の薄膜を 2層以上多層積層したものがある。単層形成したものは 製造が容易であるが、反射防止性が多層積層に比べ劣 る。多層綺麗したものは広い波長領域にわたって反射防 止能を有し、基体フィルムの光学特性による光学設計の 制限が少ない。これら無機化合物薄膜の形成には、スパ ッタリング、イオンプレーティング、イオンピームアシ スト、真空蒸着、湿式塗工法等、従来公知の方法を用い ればよい。

【0025】本発明の補層体の銅箔がラミネートされて いない面に防眩処理を施すことは発明の好ましい形態の 1つである。防眩性処理は、()、1~10μm程度の微 少な凹凸を表面に形成する可視光線に対して透明な処理 20 である。具体的には、アクリル系樹脂、シリコン系樹 脂、メラミン系樹脂、ウレタン系樹脂、アルキド系樹 脂」ファ素系樹脂等の熱硬化型または光硬化型樹脂に、 シリカ、メラミン、アクリル等の無機化合物または有機 化合物の粒子を分散させインキ化したものを、バーコー ト法、リバースコート法、グラビアコート法、ダイコー 下法。ロールコート法等によって透明高分子フィルム上 に塗布硬化させる。粒子の平均粒径は、1~40 mmで ある。または、アクリル系樹脂、シリコン系樹脂、メラ ミン系樹脂、ウレタン系樹脂、アルキド系樹脂、フッ素 30 系樹脂等の熱硬化型又は光硬化型樹脂を基体に塗布し、 所望のヘイズ又は豪面状態を有する型を押しつけ硬化す る事によっても防眩性フィルムを得ることができる。さ ちには、ガラス板をファ酸等でエッチングするように、 基体フィルムを薬剤処理することによっても防眩性フィ ルムを得ることができる。この場合は、処理時間、業剤 のエッチング性により、ヘイズを制御することができ る。上記、防眩性フィルムにおいては、適当な凹凸が表 面に形成されていれば良く、作成方法は、上記に挙げた 方法に限定されるものではない。防眩性フィルムのヘイ 40 ズは、()、5%以上、20%以下であり、好ましくは、 1%以上、10%以下である。ヘイズが小さすぎると筋 眩能が不十分であり、ヘイズが大きすぎると平行光線逐 過率が低くなり、視認性が悪くなる。この防眩性フィル ムは、多くの場合、ニュートンリング防止フィルムとし て用いることができる。基材として用いることができる 高分子フィルムとしては、透明性に優れているものが好 適に用いられる。防眩層は、金属層上に形成されいても 構わない。この場合は、部封数を低減することができ、 製造コストを低減することができる場合もある。

【① 0 2 6】なお、反射防止処理と防眩処理を同時に行うともできる。かくして得られた積層体の可視光線の平均透過率は、65%以上95%以下が好ましく、さらに好ましくは70%以上85%以下である。この可視光線の平均透過率は、分光光度計により平行光線透過率を測定し、450nm~650nmの液長の光線透過率を平均して得た値として定義できる。

[0028]また、透明支持体が高分子の場合には、表面の観度または密着性を増す等の理由でハードコート層が設けられるととが多い。ハードコート層材料としては、アクリレート制脂またはメタクリレート制脂が用いられる場合が多いが、特に限定されるわけではない。またハードコート層の形成方法は、紫外線硬化法または定合転写法が用いられる場合が多いが、特にこれに限定されるわけではない。宣台転写法は、対象となる特斜が、メタクリレート制脂等セルキャスト重合ものに限定されるが、連続製販方式によって非常に生産性良く、ハードコート層を形成することができる。このため、重合転写法によるメタクリレート制脂層形成は、最も好適に用いられるハードコート層形成手法である。

【① 029】適明支持体としては、また、厚さ2~5 m mのガラスを用いることもできる。ガラスを用いるときには、安全性の観点から熱処理もしくは化学処理による強化処理をした方が好ましい。

【①①30】遠明支持体への反射防止処理や防眩処理は上記の方法を直接透明支持体上に施してもかまわないし、あるいは、上記の処理を施したフィルムを貼り付けることでも同様の効果を奏することができる。一般には、反射防止処理を施したフィルムを反射防止フィルム、防眩処理を施したフィルムを防眩フィルムもしくはアンチグレアフィルムと言い、これらフィルムを貼り付けた表面を反射防止処理面、防眩処理と言うことができる。

【① ① ③ 1 】本発明において貼り合わせに用いられる粘着材は、できるだけ透明なものが好ましい。使用可能な粘着材を具体的に例示すると、アクリル系粘着材、シリコン系粘着材、ウレタン系結者材、ポリビニルブチラール結着材 (PVB)、エチレン一酢酸ビニル系粘着材 (EVA)等である。中でもアクリル系粘着材は、透明50 性及び耐熱性に優れるために特に好適に用いられる。

貼りあわせに用いる樹脂を、本発明の開口部を持つ金属 層側に形成する樹脂として用いることもできる。

【①①32】钻着材の形態は、大きく分けてシート状の ものと液状のものに分けられる。シート状粘着材は、通 寓。感圧型であり、貼り付け後に各部村をラミネートす る事によって貼り合わせを行う。液状钻着材は、塗布貼 り合わせ後に室温放置または加熱により硬化させるもの であり、粘着材の塗布方法としては、バーコート法、リ バースコート法、グラビアコート法、ロールコート法等 が挙げられ、钻着材の種類、粘度、塗布置等から考慮選 10 定される。粘着材層の厚みに特に制限はないが、り、5 ~50μm、好ましくは、1~30μmである。 結着材 を用いて貼り合わせを行った後は、貼り合わせた時に入 り込んだ気泡を脱法させたり、粘着材に固溶させ、さら には部材間の密着力を向上させるために、加圧、測温象 件下にて養生を行うことが好ましい。この時、加圧条件 としては、一般的に数気圧~20気圧程度であり、加温 条件としては、各部材の耐熱性にも依るが、一般的には 室温以上、80℃以下である。

【①①33】本発明において透明支持体への領層体の貼 29 り合わせ方法に特に制限はない。通常は、積層体に粘着 材を貼り付け、その上を解型フィルムで覆ったものを口 ール状態であらかじめ用意しておき、ロールから積層体 を繰り出しながら、離型フィルムをはがしていき、透明 支持体上へ貼り付け、ロールで押さえつけながら貼り付 けていく。貼り合わせられた綺層体上に重ねて貼り合わ せる場合も同様である。 本発明になる電磁波シールド においては近赤外線吸収材を、いずれかの部材に含有さ せることが発明の好ましい形態の1つでもある。近赤外 吸収付とは、波長800nm~1000nmの光に対し て吸収がある化合物を言う。近赤外線吸収材を含有させ ることができる部材としては、例えば、任意の高分子フ ィルムへ線り込むことができる。透明支持体が高分子で あれば同じく近赤外吸収付を譲り込み押し出し法で基板 を得ることができる。モノマーを重合させて透明支持体 を得るのであれば、モノマーに近赤外吸収材を入れてお くことができることはもちろんのことである。また、近 赤外吸収材を接着剤圏に含有せしめることもできる。

【0034】近赤外吸収付としては、例えばジチオール 系譜体化台物やフタロシアニン等がある。近赤外吸収材 40 は、波長800mm~1000mmの電磁波に対して吸 収があるが、可視領域においても吸収がある場合があ る。そのような場合には、近赤外吸収付の色をうち消 し、可視領域の透過光の色をニュートラルグレーにする ために、別の可視領域に吸収がある色素を用いることが できる。この色素を含有せしめる部村は、近赤外吸収材 と同じ部材でも構わないし、別の部材でも構わない。 透明支持体がガラスの場合には、色素の代わりに、着色 ガラスを用いても良い。着色ガラスとは、コバルト、

緑色の岩色硝子、金、セレン等のコロイドを含む赤色の 着色ガラス、金属の硫化物コロイドを含む褐色の着色ガ ラス等が挙げられる。

19

【①①35】また、電磁波シールドを必要とする機器に は、機器のケース内部に金属層を設けたり、ケース自体 を導電性の材料で形成することで電磁波漏洩を抑制して いる。ディスプレイのごとく透明性が必要なものは、本 発明になる積層体を用いた電磁波シールドで電磁を吸収 したのち発生した電荷をグランドに逃がすことによりそ の効果を最大限に奏する。従って、電磁波シールドとデ ィスプレイのケース内等が電気的に接続されている必要 がある。電気的な接触を良好にするために、本発明にな る積層体と電気的な接触を持つ電極を電磁波シールドの 周辺部に設けることが本発明の好ましい実施形態の1つ である。周辺部に設ける電極は、連続的に設けられるの が好ましいが、周縁部の一部に設けられても構わない。 [0036]

【実施例】次に、本発明を実施例により具体的に説明す る。なお、本発明は以下の実施例によって限定を受ける ものではない。

(実施例1) ポリエチレンテレフタレートフィルム (厚 さ75μm)の上に、架橋剤を含むポリエステル系の接 着剤を10μmに塗布した。次に、厚さ7μm、孔径1 μm. ポロシティー12%の銅箔をラミネートした。な お、この銅箔の両主面には前もってモリブデンを50 n mスパッタリング法により形成しておいた。次に熱硬化 型のインキを用いて、スクリーン印刷にて金属層上に格 子帽20μm、目の大きさ150μm×150μmの格 子模様を印刷した。90°C×5分の創熱によりインキを 一硬化させた後、塩化第二鉄水溶液によりインキにより保 護されていない部分の金属層を除去し、次に、溶剤でイ ンキを除去した。かくして、図1に示す模様の金属層を もつ。関口率7.5%の積層体を得ることができた。可視 光線の平均透過率を測定したところ67%であった。シ ート抵抗を測定したところ。() . 1 1 Ω/□であった。 【①①37】 (実施例2) ポリエチレンテレフタレート フィルム(厚さ100mm)の上に、フッ素樹脂のコー ティングにより反射防止フィルムを作製した。このフィ ルムのフッ素樹脂をコーティングしていない面に、アク リル系の接着剤で、厚さ7 µm、孔径1 µm、ポロシテ ィー8%の銅箔をラミネートした。なお、この銅箔の両 面には前もってクロメート処理を行っておいた。次に、 アルカリ現像型のフォトレジストを網層の上にロールコ ーティング法にコーティングし、プレベーク後にフォト マスクを用いて離光、現像して格子帽25μm、目の大 きさ125 µm×125 µmの格子パターンを設けた 後、塩化第二鉄溶液によりレジストにより保護されてい ない部分の金属層をエッチングし、次にアルカリ溶液中 でレジストを除去した。かくして、図1に示す模様の金 銅」クロム等の運移金属イオンを含有する青~青緑~黄 50 属層をもつ、開口率6.9%の積層体を得ることができ

(7)

L

た。可視光線の平均透過率を測定したところ65%を得た。シート抵抗を測定したところ0.07Q/□であった。

【0038】(実施例3)ポリエチレンテレフタレートフィルム(厚き100μm)に、アクリル系の接着剤で、厚き7μm、孔径1μm、ポロシティー5%の銅箔をラミネートした。なお、この銅箔の両面には前もってクロメート処理を行っておいた。次に、アルカリ現像型のフォトレジストを銅層の上にロールコーティング法にコーティングし、プレベーク後にフォトマスクを用いて 10 露光、現像して名子幅20μm、目の大きさ180μm ×180μmの名子パターンを設けた後、希硫酸溶液によりレジストにより保護されていない部分の金属層をエッチングし、次にアルカリ溶液中でレジストを除去した。かくして、図1に示す模様の金属層をもつ、開口率81%の積層体を得ることができた。可視光線の平均透過率を測定したところ73%を得た。シート抵抗を測定したところ0、120/口であった。

【()()39】(比較例1)ポリエチレンテレフタレート フィルム (厚さ75 µm) の上に、架橋剤を含むポリエ 20 ステル系の接着剤を10μmに塗布した。次に、厚さ7 µmで多孔性でない銅箔をラミネートした。なお、この 銅箔の両主面には前もってモリブデンを50 nmスパッ タリング法により形成しておいた。次に熱硬化型のイン キを用いて、スクリーン印刷にて金属層上に格子帽20 μm. 目の大きさ150μm×150μmの格子模様を 印刷した。90℃×5分の加熱によりインキを硬化させ た後、塩化第二鉄水溶液によりインキにより保護されて いない部分の金属層を除去し、次に、溶剤でインキを除 **去した。かくして、図1に示す模様の金属層をもつ、関** 口率?5%の積層体を得ることができた。可視光線の平 均透過率を測定したところ61%であり、実施例1に比 べると透過率が低くなってしまった。シート抵抗を測定 **したところ、0. 10Ω/口であった。**

【① 0 4 0 】 (実施例 4) 実施例 1 で得られた積層体を、透明な粘着剤を用いて、銅箔がラミネートされていない面で、厚さ 3 m m の熱処理ガラスを接着した。次に金属層を形成した面に透明なアクリル系粘着剤を用い反射防止フィルムを貼り合わせた。この際に、図 2 の断面機成に示すように、積層体に対して反射防止フィルムが 40 周縁部を窺わないように額縁状に貼り合わせた。次に、ガラスのフィルムの未だ貼っていない面に、同じく透明なアクリル系の接着剤で反射防止フィルムを貼り合わせた。金属層を形成した領層体において、反射防止フィルムが貼り合わされていないに周縁部に、スクリーン印刷法で銀ペーストを均質に印刷して電極を形成した。かく

して、電磁波シールドを得た。

【りり41】(実施例5)実施例2で得られた積層体を、適明な粘着剤を用いて、銅箔がラミネートされていなる面で、厚さ3mmの熱処理ガラスを接着した。この際に、図3の断面構成に示すように、積層体に対してガラスが寸法上小さくして、積層体がガラス周縁部にはみ出すように貼り合わせた。積層体を貼り合わせていない面に、同じく適明なアクリル系の接着剤で反射防止フィルムを貼り合わせた。ガラス基板からはみ出た積層体の金属層を形成した面にスクリーン印刷法で銀ペーストを均質に印刷して電極を形成した。かくして、電磁液シールドを得た。

【0042】(実施例6)実施例3で得られた積層体を、透明な粘着剤を用いて、銅箔がラミネートされていなる面で、厚さ3mmの透明なアクリルを接着した。この際に、図3の断面機成に示すように、積層体に対してガラスが寸法上小さくして、積層体がガラス周縁部にはみ出すように貼り合わせた。積層体を貼り合わせていない面に、同じく透明なアクリル系の接着剤で反射防止フィルムを貼り合わせた。アクリル基板からはみ出た積層体の金属層を形成した面にスクリーン印刷法で銀ベーストを均質に印刷して電極を形成した。かくして、電磁波シールドを得た。

[0043]

【発明の効果】本発明により、電磁波シールドに好適に 用いることができる、金属バターンを形成した過過率が 高い積層体を容易に得られる。さらに、それを用いて、 プラズマディスプレイに好適に使用できる優れた電磁波 シールド体を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】金属層のパターンの一例を示す図である。

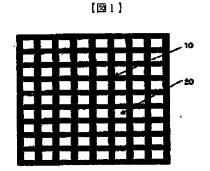
【図2】電磁波シールドの断面構成の一例を示す図である。(貼り合わせに用いた鮎着材層は省略した)

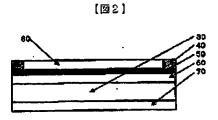
【図3】電磁波シールドの断面構成の一例を示す図である。(貼り合わせに用いた結構材層は省略した) 【符号の説明】

- 10 パターン化された銅箔
- 20 光透過部
- 3 () 透明支持体
- 4.0 周縁部に形成された電極
- 5 () 金属層
- 60 透明高分子フィルム
- 70 反射防止フィルム
- 80 反射防止フィルム
- 9 () 反射防止層

特闘2001-217589

(8)





[図3]



フロントページの続き

(72)発明者 岡村友之

千葉県紬ヶ浦市長浦580香地32 三并化学 株式会社内

سندر بحد⇔حداره حشم عدد ال ما

(72)発明者 小池勝彦

千葉県袖ヶ浦市長浦580香地32 三弁化学

株式会社内

Fターム(参考) 4F100 AB178 AB33B ACCOC AK01A

AKOIC AROOD BAG2 BAG3 BAG4 BAG7 BAIGE BAIGC BAIGD DJOGB EJI5B GB41 JA2GB JDG8 JNG1A JNG1C JNG6A JNG6B JNG5D YYOOB

5E321 AA04 BB23 BB25 BB44 CC16

GG05 GH01

5G435 AA00 AA01 AA16 BB06 GG33 HH02 HH03 HH12 KK07